



2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年8月5日

上場会社名 トーカロ株式会社 上場取引所 東
コード番号 3433 URL <https://www.tocalo.co.jp/>
代表者(役職名) 代表取締役 社長執行役員 (氏名) 小林 和也
問合せ先責任者(役職名) 取締役 専務執行役員 管理本部長 (氏名) 後藤 浩志 (TEL) 078-303-3433
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 有
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第1四半期の連結業績(2025年4月1日～2025年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期第1四半期	15,151	17.8	3,837	42.8	4,054	38.6	2,581	36.8
2025年3月期第1四半期	12,864	9.1	2,687	18.4	2,924	22.8	1,886	22.6

(注) 包括利益 2026年3月期第1四半期 1,935百万円(△21.1%) 2025年3月期第1四半期 2,452百万円(34.0%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期第1四半期	43.42	—
2025年3月期第1四半期	31.74	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年3月期第1四半期	80,149	65,319	75.4
2025年3月期	81,676	65,731	74.3

(参考) 自己資本 2026年3月期第1四半期 60,432百万円 2025年3月期 60,646百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期	—	30.00	—	38.00	68.00
2026年3月期	—	—	—	—	—
2026年3月期(予想)	—	34.00	—	36.00	70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	28,000	8.3	6,300	17.0	6,300	14.1	4,040	13.6	67.95
通期	57,000	5.1	13,000	5.9	13,000	3.5	8,330	3.4	140.11

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 — 社(社名) — 、除外 — 社(社名) —

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2026年3月期1Q	61,200,000株	2025年3月期	61,200,000株
② 期末自己株式数	2026年3月期1Q	1,744,662株	2025年3月期	1,744,662株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2026年3月期1Q	59,455,338株	2025年3月期1Q	59,437,574株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】P.3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

四半期決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしております。

【添付資料】

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
(セグメント情報等の注記)	9
3. その他	10
生産、受注及び販売の状況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年6月30日まで、以下「当第1四半期」という)の当社グループを取り巻く事業環境は、米国関税政策の影響や地政学リスクの高まりにより、先行きの見通せない状況が続いております。半導体分野は需要の伸びに一服感があるものの、生成AIやデータセンター向けの需要増は継続しており、その他産業機械、電力・エネルギー分野をはじめとして全体として受注・売上は総じて堅調に推移しました。

このような状況のもと、当社グループは新規成膜プロセスの開発や受注活動の強化を行ったほか、持続的成長に向けた中長期的な視点での新市場開拓や新技術開発に加え、一層のコスト削減と生産効率の向上の取り組みを継続いたしました。

この結果、当第1四半期における当社グループの売上高は前年同期比22億87百万円(17.8%)増の151億51百万円、営業利益は同11億50百万円(42.8%)増の38億37百万円、経常利益は同11億29百万円(38.6%)増の40億54百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同6億94百万円(36.8%)増の25億81百万円となりました。

また、セグメント別の業績は次のとおりであります。

[溶射加工(単体)]

半導体・FPD分野の売上は、期初計画をやや上回るペースを維持し、産業機械、その他の分野も総じて堅調に推移したため、当セグメントの売上高は前年同期比11億35百万円(11.8%)増の107億95百万円、セグメント利益(経常利益)は同4億02百万円(18.1%)増の26億20百万円となりました。

[国内子会社]

国内子会社は、前期減産傾向であった自動車関連の受注が穏やかに回復基調となったことや、株式会社寺田工作所を昨年第2四半期末に連結子会社化した事もあり、当セグメントの売上高は前年同期比1億20百万円(19.8%)増の7億30百万円、セグメント利益(経常利益)は同19百万円(19.6%)増の1億17百万円となりました。

[海外子会社]

海外子会社は、半導体関連、鉄鋼関連の受注が引き続き好調であったことから、当セグメントの売上高は前年同期比11億43百万円(61.4%)増の30億04百万円、セグメント利益(経常利益)は同7億91百万円(144.6%)増の13億39百万円となりました。

[その他表面処理加工]

その他表面処理加工のセグメントについては、農業機械部品の在庫調整によりTD処理加工が低迷したことから、売上高の合計は前年同期比1億07百万円(14.9%)減の6億10百万円、セグメント利益(経常利益)の合計は同30百万円(25.7%)減の87百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は801億49百万円となり、前連結会計年度末比15億27百万円減少いたしました。これは、配当金や法人税等の支払による現金及び預金の減少などで流動資産が17億56百万円減少したことによるものであります。

一方、当第1四半期連結会計期間末における負債は148億29百万円と前連結会計年度末比11億14百万円減少いたしました。これは主に未払法人税等の減少によるものであります。

また、当第1四半期連結会計期間末における純資産は653億19百万円と前連結会計年度末比4億12百万円減少いたしました。これは主に、為替換算調整勘定の減少によるものであります。この結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末比1.1ポイント上昇の75.4%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期業績予想につきましては、2025年5月9日発表の連結業績予想に変更はありません。今後の情報収集等により、見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,483	12,176
受取手形及び売掛金	14,776	15,631
有価証券	3,500	3,500
仕掛品	2,443	2,456
原材料及び貯蔵品	3,709	3,667
その他	1,065	796
貸倒引当金	△19	△23
流動資産合計	39,960	38,203
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	14,309	17,320
機械装置及び運搬具（純額）	4,369	4,993
土地	12,145	11,998
その他（純額）	6,625	3,432
有形固定資産合計	37,449	37,744
無形固定資産		
のれん	313	305
その他	244	271
無形固定資産合計	557	576
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	475	482
その他	3,235	3,143
貸倒引当金	△2	△2
投資その他の資産合計	3,708	3,624
固定資産合計	41,716	41,945
資産合計	81,676	80,149

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,475	1,320
電子記録債務	2,510	2,639
短期借入金	674	631
1年内返済予定の長期借入金	1,258	1,084
未払法人税等	2,387	948
賞与引当金	1,532	760
その他	3,667	4,814
流動負債合計	13,506	12,199
固定負債		
長期借入金	1,863	1,685
退職給付に係る負債	472	484
その他	101	461
固定負債合計	2,438	2,630
負債合計	15,944	14,829
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,658	2,658
資本剰余金	2,308	2,308
利益剰余金	55,666	55,988
自己株式	△1,926	△1,926
株主資本合計	58,706	59,028
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△6	△4
為替換算調整勘定	1,962	1,420
退職給付に係る調整累計額	△16	△12
その他の包括利益累計額合計	1,940	1,403
非支配株主持分	5,084	4,887
純資産合計	65,731	65,319
負債純資産合計	81,676	80,149

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
売上高	12,864	15,151
売上原価	8,187	9,094
売上総利益	4,676	6,057
販売費及び一般管理費	1,989	2,219
営業利益	2,687	3,837
営業外収益		
受取利息及び配当金	4	5
為替差益	208	-
補助金収入	8	285
その他	30	37
営業外収益合計	252	328
営業外費用		
支払利息	4	3
為替差損	-	92
支払手数料	1	1
支払補償費	9	13
その他	0	0
営業外費用合計	15	111
経常利益	2,924	4,054
特別利益		
固定資産売却益	-	0
保険解約返戻金	8	16
特別利益合計	8	16
特別損失		
固定資産除売却損	3	0
特別損失合計	3	0
税金等調整前四半期純利益	2,929	4,071
法人税等	896	1,278
四半期純利益	2,032	2,793
非支配株主に帰属する四半期純利益	146	211
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,886	2,581

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
四半期純利益	2,032	2,793
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1	2
為替換算調整勘定	414	△863
退職給付に係る調整額	3	3
その他の包括利益合計	420	△857
四半期包括利益	2,452	1,935
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,174	2,044
非支配株主に係る四半期包括利益	278	△109

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
減価償却費	724百万円	821百万円
のれんの償却額	—	8

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2, 3	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 4
	溶射加工 (単体)	国内 子会社	海外 子会社	計				
売上高								
外部顧客への売上高	9,659	609	1,861	12,129	717	12,847	17	12,864
セグメント間の内部 売上高又は振替高	218	115	4	339	9	348	△ 348	—
計	9,877	725	1,865	12,469	726	13,195	△ 331	12,864
セグメント利益	2,217	98	547	2,863	118	2,981	△ 57	2,924

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、T D処理加工、Z A Cコーティング加工、P T A処理加工を含んでおります。

2 外部顧客への売上高の調整額17百万円は、事業セグメントに属しない全社収益(受取ロイヤリティ等)であります。

3 セグメント利益の調整額△57百万円には、各事業セグメントに配分していない全社損益(全社収益と全社費用の純額)△83百万円が含まれております。全社損益は、主に事業セグメントに帰属しない営業外収益、一般管理費及び研究開発費であります。

4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2, 3	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 4
	溶射加工 (単体)	国内 子会社	海外 子会社	計				
売上高								
外部顧客への売上高	10,795	730	3,004	14,529	610	15,139	11	15,151
セグメント間の内部 売上高又は振替高	354	120	7	483	20	503	△503	—
計	11,149	851	3,011	15,012	630	15,643	△491	15,151
セグメント利益	2,620	117	1,339	4,077	87	4,165	△110	4,054

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、T D処理加工、Z A Cコーティング加工、P T A処理加工を含んでおります。

2 外部顧客への売上高の調整額11百万円は、事業セグメントに属しない全社収益(受取ロイヤリティ等)であります。

3 セグメント利益の調整額△110百万円には、各事業セグメントに配分していない全社損益(全社収益と全社費用の純額)△112百万円が含まれております。全社損益は、主に事業セグメントに帰属しない営業外収益、一般管理費及び研究開発費であります。

4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

3. その他

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	前年同四半期比	
	生産高(百万円)	生産高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	5,701	6,271	570	+10.0
産業機械用部品への加工	1,225	1,671	445	+36.3
鉄鋼用設備部品への加工	986	986	0	+0.0
その他の溶射加工	1,745	1,865	120	+6.9
溶射加工(単体) 計	9,659	10,795	1,135	+11.8
その他表面処理加工	717	610	△ 107	△14.9
国内子会社	609	730	120	+19.8
海外子会社	1,861	3,004	1,143	+61.4
合 計	12,847	15,139	2,292	+17.8

(注) 上記の金額は、販売価格によっております。

② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	前年同四半期比	
	受注高(百万円)	受注高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	6,276	5,881	△ 395	△6.3
産業機械用部品への加工	1,342	1,356	13	+1.0
鉄鋼用設備部品への加工	994	1,273	279	+28.1
その他の溶射加工	1,714	1,641	△ 72	△4.2
溶射加工(単体) 計	10,327	10,153	△ 174	△1.7
その他表面処理加工	756	607	△ 149	△19.8
国内子会社	601	647	46	+7.7
海外子会社	1,906	2,967	1,060	+55.6
合 計	13,592	14,375	782	+5.8

(注) 上記の金額は、販売価格によっております。

(受注残高)

セグメントの名称	前第1四半期 連結会計期間末 (2024年6月30日)	当第1四半期 連結会計期間末 (2025年6月30日)	前年同四半期比	
	受注残高(百万円)	受注残高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	5,211	4,981	△ 229	△4.4
産業機械用部品への加工	496	494	△ 2	△0.5
鉄鋼用設備部品への加工	984	1,182	198	+20.2
その他の溶射加工	999	714	△ 284	△28.5
溶射加工(単体) 計	7,691	7,373	△ 318	△4.1
その他表面処理加工	376	345	△ 30	△8.2
国内子会社	41	98	56	+135.0
海外子会社	1,896	2,768	872	+46.0
合 計	10,005	10,585	579	+5.8

(注) 上記の金額は、販売価格によっております。

③ 販売実績

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	前年同四半期比	
	販売高(百万円)	販売高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	5,701	6,271	570	+10.0
産業機械用部品への加工	1,225	1,671	445	+36.3
鉄鋼用設備部品への加工	986	986	0	+0.0
その他の溶射加工	1,745	1,865	120	+6.9
溶射加工(単体) 計	9,659	10,795	1,135	+11.8
その他表面処理加工	717	610	△ 107	△14.9
国内子会社	609	730	120	+19.8
海外子会社	1,861	3,004	1,143	+61.4
受取ロイヤリティー等	17	11	△ 5	△32.2
合 計	12,864	15,151	2,287	+17.8

以 上